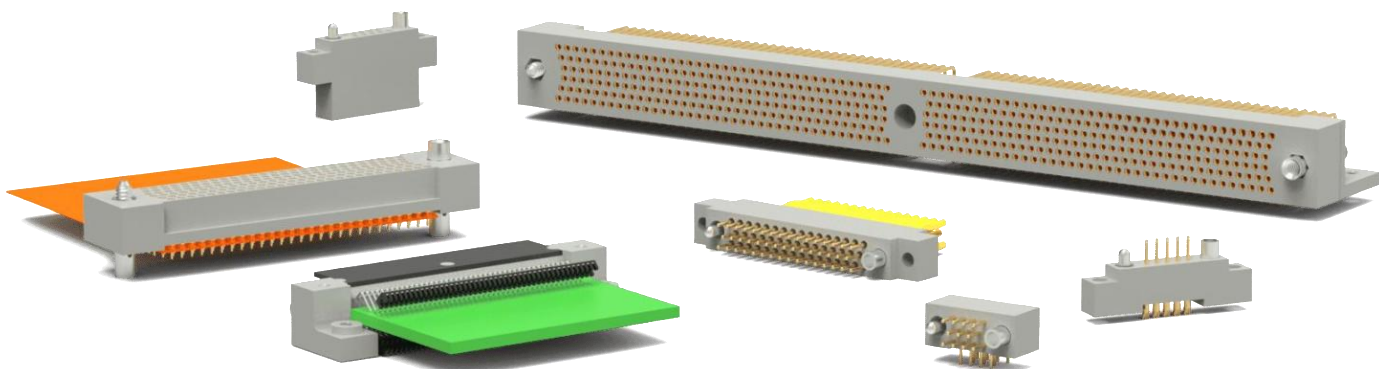


製品概要

AirBorn社のRシリーズは高密度多極基板間接続用コネクタです。Wシリーズから高密度/多極の要求があり派生したシリーズです。最大604ピンで、AirBorn社の中では最大のピン数となります。また、MIL-DTL-55302の認定型番を用意しており、過酷な環境での使用が可能です。用途は、航空電子工学、宇宙探査、GPS、深海探査などに最適です。基板接続のオプションが豊富で、カードエッジを選択すると基板を挟み込み実装するので、高さを抑えることができます。



特徴

- 適用規格： MIL-DTL-55302
- ボディの材質： PPS
- コンタクトピッチ： 0.075inch(1.91mm)
- コンタクト： 4点接触
- コネクタタイプ： ストレート/ライトアングル/ケーブルタイプ/基板タイプ
- 配列/極数： 2~4,6 列 / 10~604 コンタクト
- 定格電流： 3A(MAX)
- 使用温度範囲： -65℃～ +125℃
- ターミネーション： スルーホール/ホルダーカップ/表面実装/
カードエッジ/ケーブル/Press-fit(圧入端子)



理研電具製造株式会社〈日本総代理店〉

本 社 〒108-0073 東京都港区三田3丁目2番8号

大 阪 営 業 所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中東1丁目18番22号 新大阪丸ビル別館9階9-7号室

名 古 屋 営 業 所 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目25番9号 堀内ビル2階

Tel.03-5730-7700

Tel.06-6195-7244

Tel.052-526-9677